

Zテック20の組入銘柄の変遷

2016年3月31日～2026年6月16日

2016/3/31	2016/9/30	2017/3/31	2017/9/29	2018/3/29	2018/9/28	2019/3/29	2019/9/30	2020/3/31	2020/9/30	2021/3/31	2021/9/30
アップル	アップル	アップル	アップル	アップル	アップル	マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	アップル	アップル	アップル
アルファベット	アルファベット	アルファベット	アルファベット	アルファベット	アマゾン・ドット・コム	アップル	アップル	アップル	マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト
マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アルファベット
メタ・プラットフォームズ	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	メタ・プラットフォームズ	アマゾン・ドット・コム	アルファベット	アルファベット	アルファベット	アルファベット	アルファベット	アルファベット	アマゾン・ドット・コム
アマゾン・ドット・コム	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	アマゾン・ドット・コム	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ
オラクル	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	インテル	サムスン電子	台湾積体回路製造 (TSMC)	テスラ	テスラ	テスラ
サムスン電子	インテル	オラクル	オラクル	インテル	台湾積体回路製造 (TSMC)	シスコシステムズ	インテル	サムスン電子	台湾積体回路製造 (TSMC)	台湾積体回路製造 (TSMC)	台湾積体回路製造 (TSMC)
インテル	オラクル	インテル	台湾積体回路製造 (TSMC)	台湾積体回路製造 (TSMC)	シスコシステムズ	サムスン電子	台湾積体回路製造 (TSMC)	インテル	エヌビディア	サムスン電子	エヌビディア
シスコシステムズ	シスコシステムズ	シスコシステムズ	インテル	シスコシステムズ	インテル	台湾積体回路製造 (TSMC)	シスコシステムズ	シスコシステムズ	サムスン電子	エヌビディア	サムスン電子
台湾積体回路製造 (TSMC)	台湾積体回路製造 (TSMC)	台湾積体回路製造 (TSMC)	シスコシステムズ	オラクル	オラクル	オラクル	オラクル	エヌビディア	アドビ	インテル	ASMLホールディング
SAP	SAP	SAP	SAP	エヌビディア	エヌビディア	SAP	SAP	アドビ	セールスフォース	ASMLホールディング	アドビ
メルセデス・ベンツ	クアルコム	ブロードコム	エヌビディア	SAP	SAP	アドビ	アドビ	オラクル	インテル	アドビ	セールスフォース
クアルコム	ナスパーズ	クアルコム	ブロードコム	ナスパーズ	アドビ	セールスフォース	セールスフォース	SAP	SAP	シスコシステムズ	オラクル
フォルクスワーゲン	メルセデス・ベンツ	テキサス・インスツルメンツ	ナスパーズ	アドビ	セールスフォース	ブロードコム	テキサス・インスツルメンツ	セールスフォース	オラクル	オラクル	シスコシステムズ
ナスパーズ	テキサス・インスツルメンツ	メルセデス・ベンツ	テキサス・インスツルメンツ	テキサス・インスツルメンツ	テキサス・インスツルメンツ	エヌビディア	ブロードコム	ASMLホールディング	シスコシステムズ	セールスフォース	インテル
ブロードコム	フォルクスワーゲン	ナスパーズ	メルセデス・ベンツ	フォルクスワーゲン	ブロードコム	ナスパーズ	エヌビディア	テスラ	ASMLホールディング	ブロードコム	ブロードコム
BMW	ブロードコム	フォルクスワーゲン	フォルクスワーゲン	ブロードコム	ナスパーズ	テキサス・インスツルメンツ	ASMLホールディング	ブロードコム	ブロードコム	テキサス・インスツルメンツ	テキサス・インスツルメンツ
テキサス・インスツルメンツ	BMW	アドビ	クアルコム	メルセデス・ベンツ	クアルコム	フォルクスワーゲン	クアルコム	テキサス・インスツルメンツ	ズーム・ビデオコミュニケーションズ	フォルクスワーゲン	SAP
フォード・モーター	アドビ	エヌビディア	アドビ	セールスフォース	フォルクスワーゲン	ASMLホールディング	フォルクスワーゲン	クアルコム	クアルコム	クアルコム	インテュイット
EMC	ゼネラル・モーターズ	BMW	ASMLホールディング	ASMLホールディング	ASMLホールディング	VEIエムウェア	インテュイット	ナスパーズ	テキサス・インスツルメンツ	SAP	クアルコム

2022/3/31	2022/9/30	2023/3/31	2023/9/29	2024/3/28	2024/9/30	2024/12/12	2025/3/31	2025/9/30	2026/3/31	2026/6/16
アップル	アップル	アップル	アップル	マイクロソフト	アップル	アップル	アップル	エヌビディア	エヌビディア	エヌビディア
マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	アップル	マイクロソフト	エヌビディア	マイクロソフト	マイクロソフト	アップル	アルファベット
アルファベット	アルファベット	アルファベット	アルファベット	エヌビディア	エヌビディア	マイクロソフト	エヌビディア	アップル	アルファベット	アップル
アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アルファベット	アルファベット	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アルファベット	マイクロソフト	マイクロソフト
テスラ	テスラ	エヌビディア	エヌビディア	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アルファベット	アルファベット	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム	アマゾン・ドット・コム
エヌビディア	メタ・プラットフォームズ	テスラ	テスラ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	ブロードコム	スペースX
メタ・プラットフォームズ	台湾積体回路製造 (TSMC)	メタ・プラットフォームズ	メタ・プラットフォームズ	台湾積体回路製造 (TSMC)	テスラ	テスラ	テスラ	ブロードコム	メタ・プラットフォームズ	台湾積体回路製造 (TSMC)
台湾積体回路製造 (TSMC)	エヌビディア	台湾積体回路製造 (TSMC)	台湾積体回路製造 (TSMC)	ブロードコム	ブロードコム	台湾積体回路製造 (TSMC)	ブロードコム	テスラ	台湾積体回路製造 (TSMC)	ブロードコム
サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	ブロードコム	テスラ	台湾積体回路製造 (TSMC)	ブロードコム	台湾積体回路製造 (TSMC)	台湾積体回路製造 (TSMC)	テスラ	テスラ
ASMLホールディング	ブロードコム	ASMLホールディング	サムスン電子	ASMLホールディング	オラクル	オラクル	オラクル	オラクル	サムスン電子	メタ・プラットフォームズ
ブロードコム	ASMLホールディング	ブロードコム	オラクル	サムスン電子	ASMLホールディング	セールスフォース	SAP	バランティア・テクノロジーズ	ASMLホールディング	サムスン電子
シスコシステムズ	オラクル	オラクル	ASMLホールディング	オラクル	SAP	SAP	ASMLホールディング	ASMLホールディング	オラクル	マイクロン・テクノロジー
オラクル	シスコシステムズ	シスコシステムズ	アドビ	セールスフォース	サムスン電子	ASMLホールディング	セールスフォース	サムスン電子	マイクロン・テクノロジー	SKハイニックス
アドビ	セールスフォース	セールスフォース	シスコシステムズ	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	サービスナウ	シスコシステムズ	SAP	SKハイニックス	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
セールスフォース	テキサス・インスツルメンツ	アドビ	セールスフォース	SAP	セールスフォース	シスコシステムズ	サムスン電子	シスコシステムズ	バランティア・テクノロジーズ	ASMLホールディング
インテル	アドビ	テキサス・インスツルメンツ	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	アドビ	アドビ	アドビ	バランティア・テクノロジーズ	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	インテル
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	クアルコム	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	SAP	シスコシステムズ	シスコシステムズ	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	インテュイット	アップラビン	シスコシステムズ	オラクル
クアルコム	インテュイット	SAP	インテル	クアルコム	クアルコム	インテュイット	クアルコム	セールスフォース	アブライド・マテリアルズ	ラムリサーチ
テキサス・インスツルメンツ	インテル	クアルコム	テキサス・インスツルメンツ	インテル	テキサス・インスツルメンツ	サムスン電子	サービスナウ	サービスナウ	ラムリサーチ	シスコシステムズ
SAP	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	インテル	インテュイット	インテュイット	サービスナウ	クアルコム	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	インテュイット	インテル	アブライド・マテリアルズ

※組入銘柄は組入比率の高い順に上から表示しています。

※2024年9月末まではシミュレーション、2024年12月12日以降はファンドの運用実績を使用。

※上記はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

(出所) ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

新たに採用された銘柄